产品简介

ZDH1033 是一款两级 HBT 高功率放大器, 适用于 RFID、Lora 等室内/室外无线应用。工作频 率为 300MHz~1200MHz, 芯片内部集成温度补偿 电路,输入、输出阻抗已匹配到 50Ω,外部应用电 路简洁。

ZDH1033 选用标准绿色无铅 QFN3x3 16-PIN 封装,具有低成本、高可靠性等特点。

典型应用场景

- 无线系统
- 功放模块
- 客户端设备 (CPE)
- 自动抄表器
- RFID 读取器

极限最大额定值

参数	数值
存储温度	-55°C~+125°C
工作温度	-55°C~+105°C
工作结温	175°C
极限电压(VCC)	+5.5V
最大输入功率(RFIN)	+10dBm

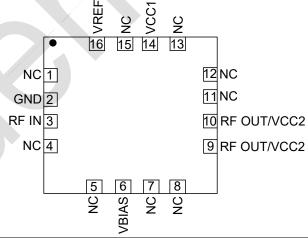
产品特点

- 3-5.5V 单供电电压, 电流 300mA
- 典型增益: 33dB @ 920MHz
- 典型 P1dB: 32dBm @ 920MHz
- 典型 P3dB: 33dBm @ 920MHz
- **PAE 50%**
- 输入/输出 50Ω 阻抗匹配
- 绿色无铅 16 脚 QFN3x3 封装

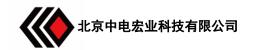


本产品符合所有相关法规且 不含卤素。

管脚示意图(Top View)



PIN No.	管脚名称	说明
1,4,5,7,8,	NC	空,悬空或接地
11-13,15	NC	工,总工以按地
2	GND	接地
3	RFIN	射频输入
6	Vbias	偏置电压
9,10	RFOUT /VCC2	射频输出/电源电压 2
14	VCC1	电源电压 1
16	Vref	参考电压
17	EPAD	接地



建议工作条件

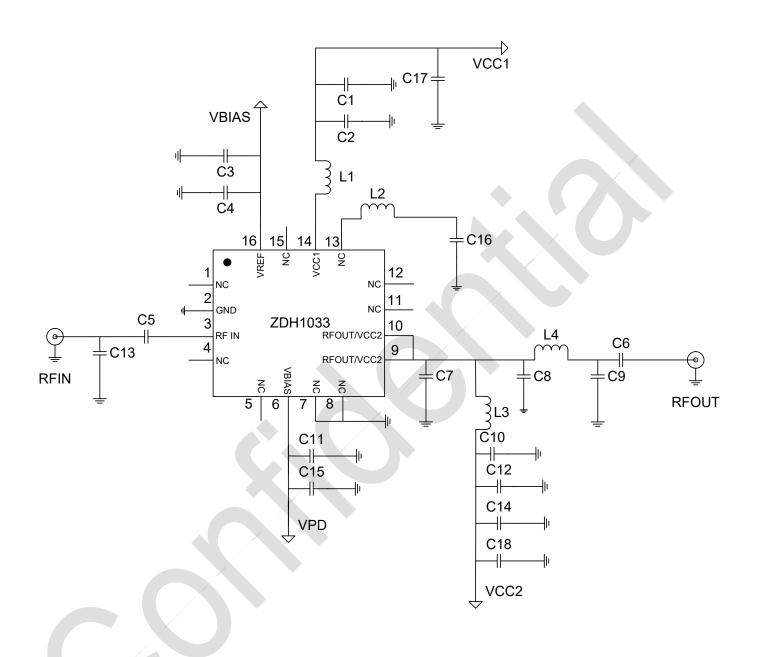
参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压(VCC1,VCC2,VCC3,Vbias)	-	5	5.5	V
使能控制电压 (VEN)	-	3	-	V
使能控制电流(IEN)	-	8	15	mA

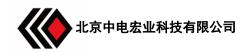
电气参数

测试条件: VCC1=VCC2=Vbias=5V, Vref=3V, Freq=920MHz, Temp= +25°C, 50Ω测试系统。

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
增益(Gain)	20dBm	-	33	(-)	dB
输入回损(S11)	-	-	-10	1	dB
P1dB	-	-	32	-	dB
P3dB	-	-	33	-	dBm
功率附加效率(PAE)	Psat	<u> </u>	50	-	%
静态电流(lcq)	-		300	350	mA
ACPR @ 20dBm	20MHz LTE E-TM1.1,9.5dB PAR	-	-46	-	dBm

应用电路





评估板物料清单(BOM)——400MHz~470MHz、5V

器件	描述	尺寸
C1, C4, C10, C11	1000pF 25V ±10% X7R	C0402
C2, C12	100pF 25V ±10% X7R	C0402
C5, C6	100pF 25V ±10% X7R	C0402
C7	22pF 25V ±10% X7R, Close to output Pin	C0402
C8	8pF 25V ±10% X7R	C0402
C17, C18	4.7uF 16V ±10% X7R	C1206
R1	0R ±5% 1/16W	R0402
L1	3.5nH	L0402
L3	10nH	L0603
L4	6.4nH Sunlord MWSD1005C2N4CTM81	L0402

评估板物料清单(BOM)——860MHz~925MHz、3.6V

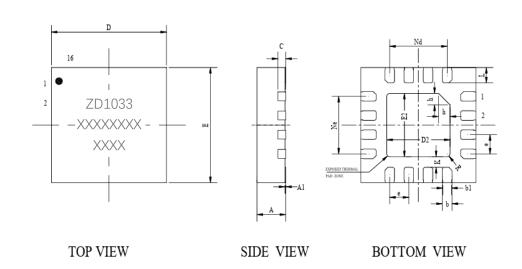
器件	描述	尺寸
C1, C4, C10, C11	1000pF 25V ±10% X7R	C0402
C2, C12	100pF 25V ±10% X7R	C0402
C5, C6	47pF 25V ±10% X7R	C0402
C7	10pF 25V ±10% X7R	C0402
C8	4.3pF 25V ±10% X7R	C0402
C17, C18	4.7uF 16V ±10% X7R	C1206
R1	0R ±5% 1/16W	R0402
L1	3.5nH	L0402
L3	10nH	L0603
L4	1.7nH	L0402

评估板物料清单(BOM)——860MHz~925MHz、5V

器件	描述	尺寸
C1, C4, C10, C11	1000pF 25V ±10% X7R	C0402
C2, C12	100pF 25V ±10% X7R	C0402
C5, C6	47pF 25V ±10% X7R	C0402
C7	10pF 25V ±10% X7R	C0402
C8	4.7pF 25V ±10% X7R	C0402
C17, C18	4.7uF 16V ±10% X7R	C1206
R1	0R ±5% 1/16W	R0402
L1	3.5nH	L0402
L3	10nH	L0603
<u>L4</u>	2.4nH	L0402

<u>地址、北京海淀区金源时代商务中心三期 B 区写字楼 1201 室 ◆ Ph: 010-88420275 ◆ Fax: 010-88420136 ◆ www.cemaxrf.com ◆ sales@cemaxrf.com</u>

封装尺寸示意图



	MILLIMETER		
SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.7	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
ь	0.2	0.25	0.3
Ъ1		0.23REF	
с	0.203REF		
D	2.90	3.00	3.10
D2	1.6	1.65	1.70
e	0.50BSC		
Ne		1.50 B SC	
Nd	1.50BSC		
Е	2.90	3.00	3.10
E2	1.60	1.65	1.70
L	0.35	0.4	0.45
h	0.25	0.3	0.35
K	0.225	0.275	0.325
R	0.075REF		

订单信息

型号	丝印	封装
ZDH1033	ZD1033	QFN3x3-16